



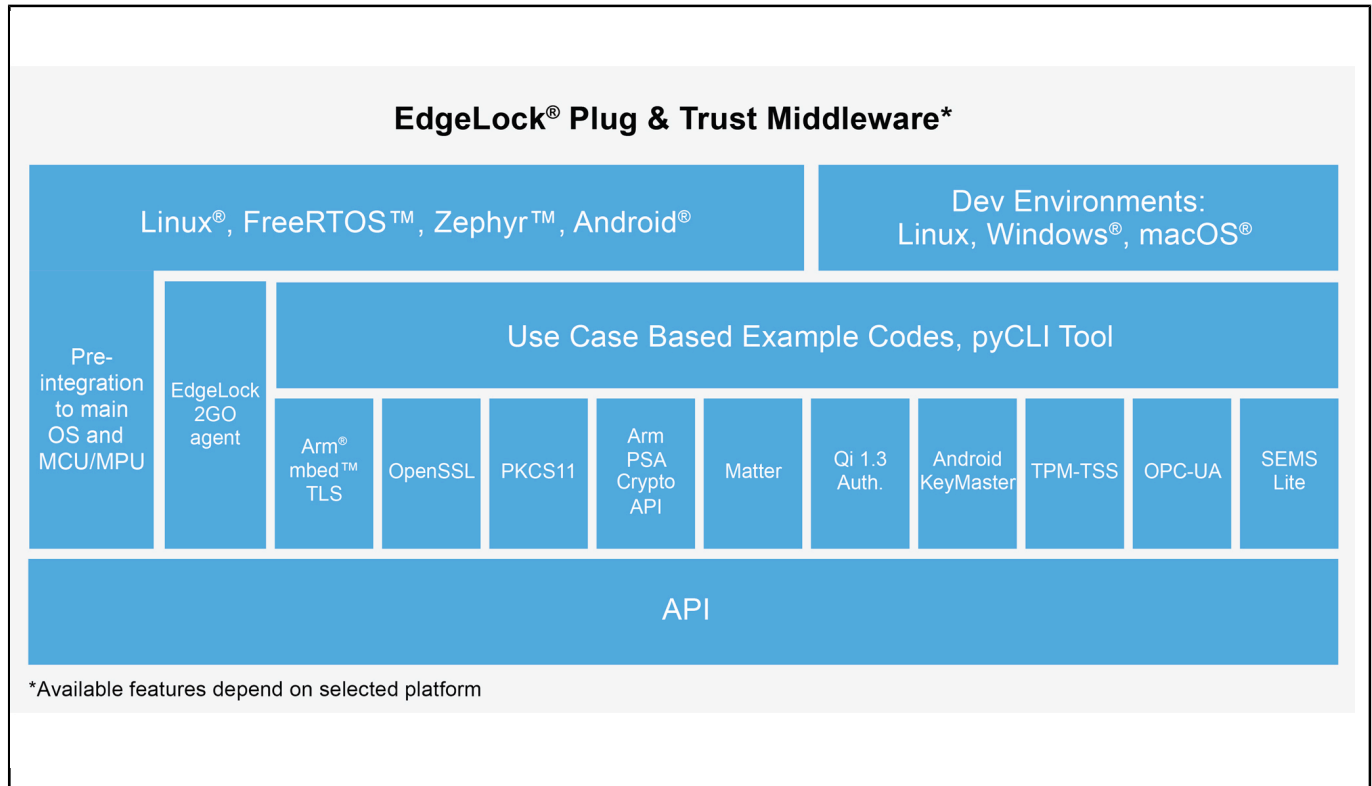
EdgeLock® SE052F: 经过FIPS 140-3 L3认证的安全芯片

SE052F

Last Updated: Apr 18, 2024

随着全球安全需求的不断提升，政府机构对FIPS认证的要求也日益增多，制造商正通过遵守NIST的FIPS标准来满足这些监管要求，同时展示他们领先的安全技术。EdgeLock SE052F是一款专为工业物联网安全运营设计的即用型平台，它具备强大的加密功能，是第一个通过FIPS 140-3最新版本3级认证的硬件安全芯片，提供开箱即用的FIPS合规性。作为全包式解决方案，它极大地简化了安全且具有差异化优势的工业物联网设备的交付过程。搭载EdgeLock SE052F的设备可提供高度安全的功能，同时符合最新的FIPS要求，适用于智慧城市、智能工厂、医疗保健和其他工业用例。

EdgeLock Plug&Trust中间件 Block Diagram



View additional information for [EdgeLock® SE052F](#): 经过FIPS 140-3 L3认证的安全芯片.

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2024 NXP B.V.